



### 3. Treffen des Arbeitskreises „Bildverarbeitung“

**Veranstaltungstermin:**

24. Oktober 2017, Dienstag  
Beginn: 14.00 | Ende ca. 18.15 Uhr

**Veranstaltungsort:**

KLA-Tencor GmbH  
Kubacher Weg 4, 35781 Weilburg

### AGENDA

- **Detlef Michelsson, KLA-Tencor:**  
**Bildverarbeitung in der Waferinspektion**
  
- **Michael Stelzl, MSTVision GmbH:**  
**"Optimierung von Prüfprozessen mit klassifizierenden Systemen"**
  
- **Dr.-Ing. Jens-Peter Biethan, Bühler Alzenau:**  
**„In-situ Partikeldetektion mithilfe eines bildgebenden Verfahren während der Schichtabscheidung optischer Komponenten“**
  
- **Mathias Holzapfel, Precitec Optronic GmbH:**  
**„Zeilenkamera mit großer Tiefenschärfe durch chromatischen Autofokus für die Waferinspektion“**
  
- **Diskussionsrunde zu Themen der Bildverarbeitung:**
  - **Einsatz der Bildverarbeitung in der Industrie 4.0**
  - **Bildverarbeitung bei hohen Objektgeschwindigkeiten**
  - **Vermessung mit Bildverarbeitung**

Bitte melden Sie sich bei Interesse an einer Teilnahme (kostenlos) vorher an.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Lienemann

Optence e.V. , Kompetenznetz Optische Technologien Hessen/Rheinland-Pfalz  
Ober-Saulheimer-Str. 6

D-55286 Wörrstadt

Tel.: 0049-6732-964 79 75

Fax: 0049-6732-935 123

E-Mail: [lienemann@optence.de](mailto:lienemann@optence.de)

[www.cetip-optence.de](http://www.cetip-optence.de)

[www.optence.de](http://www.optence.de)